SUPPORT STRUCTURE FOR OBJECTIVE LENS OF OPTICAL PICKUP

Patent Number:

JP11096572

Publication date:

1999-04-09

Inventor(s):

YOKOO NOBUAKI

Applicant(s):

FUJITSU TEN LTD

Requested Patent:

JP11096572

Application Number: JP19970262076 19970926

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B7/09

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To simply fit a wire and inject damper material and to eliminate deterioration in the damping performance of the damper material by providing a narrow width slit on a side being in contact with the outside of a wire fitting recessed part supporting an objective lens. SOLUTION: Opening parts 12 consisting of the narrow width slit for inserting the wire and injecting the damper material are provided on the side surfaces of the recessed parts 11 holding the damper material corresponding to the wire position on a plastic damper holder 1 elastically and closely supporting the wire connecting the objective lens onto its tip to a fixed part. The wire is inserted from the opening part 12 into the recessed parts 11, and after it is soldered to lands of notched parts 22 of a printed circuit board 2, the damper material of silicone resin is injected/filled up from the opening parts 12 into the periphery of the wires in the recessed parts 11. Thus, injecting work becomes easy, and the matter that the damper material escapes from the opening parts 12 by the vibration of the wires, and a space occurs between the damper material and the wires are prevented, and adhesiveness is kept, and a damping effect is kept.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-96572

(43)公開日 平成11年(1999)4月9日

(51) Int.Cl.*

G11B 7/09

識別紀号

FI

G11B 7/09

D

審査請求 未請求 請求項の数2 〇L (全 6 頁)

(21)出職番号

(22)川瀬日

特额平9-262076

平成9年(1997) 9月26日

(71) 出額人 000237592

営士通テン株式会社

兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号

(72) 発明者 機尾 信昭

兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号

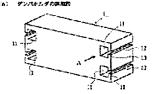
富士通デン株式会社内

(54) 【発明の名称】 光ピックアップ用対物レンズの支持構造 (57)【要約】

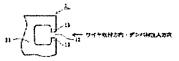
【課題】ワイヤの取付け及びダンパ材の注入が簡単で、 且つ、ダンパ材の振動抑制性能の低下のない光ビックア ップ用対物レンズの支持構造を提供する。

【解決手段】ワイヤの一端に対物レンズが固定され、ワ イヤの他端が対物レンスの振動を演義させる振動吸収手 段を介して固定部材に固定されてなる光ピックアップ用 対物レンズの支持構造において、振動吸収手段が、固定 部材におけるワイヤの位置に設けられた凹部と、凹部と 外部を接続する空間を形成する凹部より狭い幅のスリッ トと、凹部内に挿入されたワイヤの周囲に充填された弾 性体からなる。

本教明の一次議長の光ビックタップ用折着レンズの文庫報告 を設定するための数



(5) ダンパマセ人部の人名の





【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ワイヤの一端に対物レンズが固定され、 前記ワイヤの他端が前記対物レンズの振動を滅棄させる 振動吸収手段を介して固定部材に固定されてなる光ピックアップ用対物レンズの支持構造において、 前記振動吸収手段が、

前記固定部材における前記ワイヤの位置に設けられた凹

かと、

前記凹部と外部を接続する空間を形成する前記凹部より 狭い幅のスリットと、

前記凹部内に挿入された前記ワイヤの周囲に充填された 弾性体からなることを特徴とする光ピックアップ用対物 レンズの支持構造。

【請求項 2】 前記凹部は、

前記対物レンズ側の断面が大きい概略維台状に形成されてなることを特徴とする諸求項 1記載の光ピックアップ 用対物レンズの支持構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光ディスク再生装置に使用される光ピックアップの対物 レンズの支持構造に関する。

[0002]

【従来の技術】図5は光ディスク再生装置のサーボ方法を説明するための図で、(a)は要部のシステム 構成図、(b)は対物レンズ可動部を示す断面図である。図6は従来の光ピックアップ用対物レンズの支持構造を説明するための図で、(a)はダンパホルダの斜視図、

(b) はダンパ材注入部のA矢視図、(c) はダンパ材 の注入状態を示す斜視図、(d) はダンパ材の注入状態 を示すB-B断面図である。以下、図に従って説明する。

【〇〇〇3】 光ディスク再生装置では光ディスク上に記録された情報を読み取るために光ビームを光ディスク的記録信号であるピット上に結像(フォーカシング)させる必要がある。そこで、光ディスクからの反射光(出力信号)を基に補正すべき値を算出し、この値に応じて対物レンスを光ディスクに動して重面方向に移動させるフォーカングコイル及び半径方向に将に光ビームがピット上に結像し、且つ正確にピット上を追跡できるように光ビームの照射位置を制御するフォーカスサーボ、トラストにもの照射位置を制御するフォーカスサーボ、トラスサーボ方法が採られている。そして、対極レンからの振動ではより異常に共振することのないようにワイヤの振動を抑制する必要がある。

【0004】7は光ビーム。をコンパクトディスクや光磁 気ディスク等のデータが記録された光ディスク9のビット上に結像させ、且つ正確にピット上を追跡させるため の光学系で、光ディスク9上に光ビーム を照射するレー ザダイオードフ4、レーザダイオードフ4からの光を平 行光線にするコリメータレンズで3、光路を変更するミ ラー76、光ディスク9の反射面に光ビーム の焦点を合 わせる (結像させる) 対物レンズ可動部 7.1、光ディス クタからの信号を検出するフォトダイオードフラから構成される。8は対物レンズフェοを前後、左右に移動さ せて光ビーム を光ディスク9上で常に結像させ、且つ正 確にピット上を追跡するためのサーボ回路部で、結像状 態との差を示すエラー信号を検出するエラー検出回路8 1及びエラー信号を基に制御信号であ るサーボ信号を出 カするサーボ信号回路82で構成される。91は光ディ スク9を所定の線速度で回転させるモータである。 【0005】対物レンズ可動部71は、対物レンズ71 o と、サーボ信号回路 8 2 からの信号により対物 レンズ 7.1cを前後方向に移動させるフォーカスコイル 7.1s 及び半径方向に移動させるトラッキングコイル716と から構成されている。そして、対物レンズ可動部 7.1は 弾性を有しプリント基板2に半田46により固定された 4本のワイヤ3により支持されている。また4本のワイ ヤ3はダンパホルダ5の側面に設けられた切欠部51を 通っており、この切欠部61に注入された振動を吸収す るシリコン等のダンバ材 4.1によりワイヤ3の不要振動 が脳衰されるようになっている。2 は 4本のワイヤ 3を 半田等により固定するブリント基板である。

【0006】つまり、対物レンズ可動部71は外部からの衝撃や、サーボ信号によって振動し、その振動はワイヤ3に伝達され、ワイヤ3は切欠部61内で動くが、充填されている弾性体のダンパオ41により振動が抑制される。また、別の方法として、ワイヤをダンパホルダに設けられた貫通孔(孔側面は開放されていない)に通い、貫通孔内に注入されたダンパ材によりワイヤの振動を吸収する方法もある。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従来のようなダンパホルダ5の側面に開口部51を設ける構造では、ワイヤ3の組立作業が簡単になるが、ワイヤ3の振動動作によりダンパ材41が開口部51から外部に押し拡けられてワイヤ3周辺に空洞ができ、ダンパ材41の振動抑制性能が低下するという問題がある。

【0008】また、ダンパホルダに貫通孔を設ける構造では、ダンパ材は安定に保持されるが貫通孔にワイヤを通す必要がある。また、ダンパ材の注入方向がワイヤの架張方向と同じで、ワイヤにダンパ材注入用ノズルを近接させてダンパ材を貫通孔内に注入するために、注入作業中にノズルが当たるなどしてワイヤが変形する恐れがある。

【〇〇〇9】本発明は、ワイヤの取付け及びダンパ材の 注入が簡単で、且つ、ダンパ材の振動抑制性能の低下の ない光ピックアップ用対物レンズの支持構造を提供する ことを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために本発明は、ワイヤの一端に対物レンズが固定され、前記ワイヤの他端が前記対物レンズの振動を減衰させる振動吸収手段を介して固定部材に固定されてなる光ピックアップ用対物レンズの支持構造において、前記振動吸収手段が、前記回部材における前記ワイヤの位置に設ける前記回部と、前記四部と外前記回部内に持入る前記回部より狭い幅のスリットと、前記四部内に挿入された記ピイヤの周囲に充填された弾性体からなることを特徴とするものである。

【0011】また、前記凹部は、前記対物レンズ側の断面が大きい概略維台状に形成されてなることを特徴とするものである。

[0012]

【実施例】図1は本発明の一実施例の光ピックアップ用対物レンズの支持構造を説明するための図で、(a)はダンパホルダの斜視図、(b)はダンパ材注入部のA矢視図、(c)はプリント基板の斜視図である。図2はダンパ材の注入状態を示す図で、(a)は斜視図、(b)はB-B断面図、(c)はC-C断面図である。以下、図に従って説明する。

【0013】1は先端に対物レンズ可動部(図5(b) に示したものと同様)が連結されたワイヤ3を弾性的に 固定部(ピックアップのシャーシ)に近接して支持する ための樹脂製のダンパホルダで、4本のワイヤ3の位置 に対応してダンパ材 4 1 を保持するための凹部 1 1を有 する。その凹部11の側面にはウイヤ3の挿入及びダン パ材 4 1の注入のための凹部 1 1の幅より狭いスリット からなる開口部12が設けられている。2はワイヤ3を 半田46により固定するためのランド21を有する可挽 性のブリント基板で、ランド21に対応してブリント基 板2の側面にはワイヤ3を挿入するための切欠部22が 設けられている。 3は対物レンズ等の対物レンズ可動部 を支持する弾性を有する 4本のワイヤで、例えば、爆青 銅等により構成され、対物レンズ可動部を弾性的に支持 する作用の他に、対物レンズ部を上下、左右に移動制御 するためのコイルにブリント基板2の導電パターンを介 して供給される制御電流を通電する通電路も兼ねる。 尚、図2ではワイヤ3は断面が円形の線材で示されてい るが、断面が4角形の板状片のものが使用されることも ある。41はワイヤ3の振動を抑制するためにダンパホ ルダ1の凹部11に充填された弾性を有するシリコン樹 **脂等のダンパ材で、凹部11への注入時には流動性を有** するが、時間の経過とともに流動性を無くし弾性を有す るようになる。

【0014】先ず、ワイヤ3の支持方法について述べる。一端に対物レンズ可動部が固定された4本のワイヤ3はダンパホルダ1の側面に設けられた開口部12から

凹部11に挿入し、同時にプリント基板2の切欠部22 のランド21 (固定部) に半田付けする。半田付け後、 ダンパホルダ1の凹部11内のワイヤ3の周囲に開口部 1 2から注射器等を使用してゲル状のシリコン樹脂(ダ ンパ材)41を注入する。この時、ダンパポルダ1の側 面からダンパ材 4 1 を注入できるので注入作業が容易で あ り、また、ワイヤ3に変形等の損傷を与える恐れもな い。そして、注入されたシリコン樹脂は時間の経過とと もに適度に固化して弾性のあるダンパ材41となる。 【0015】次に、ダンパ材41によるワイヤ3の振動 抑制作用について述べる。対物レンズ可動部の振動によ り4本のワイヤ3はダンパ材41に密差した状態でダン パホルダ1の凹部 1 1内で上下、左右に動く。この時、 遮断部13により開口部12が狭くなっているので、ワ イヤ3の振動によりダンパ材41が開口部12から外部 に逃げることがなく、ダンパ材41が逃げることによっ てダンパ材41とワイヤ3間に空間が生じることがな い。従って、ダンパ材41はワイヤ3に密着し振動抑制 効果が維持される。

【0016】以上のように本実施例では、ダンパホルダ1の側面に設けられた開口部12によりワイヤ3及びダンパ材41の挿入が容易にでき、また、遮断部13が5分くつで、ダンパ材41がかイヤ3の振動によりダンパ材41がかみ部に逃げるのをなく振動抑制効果が維持できる。図3は他のダンパホ45の構造を示す図で、(a)は凹部斜視図、(b)は対物レンズ可動部側の正面図、(c)はブリント基板側の正面図である。図4は振動抑制作用を説明するための図で、(a)は対物レンズ可動部側の断面図、(b)はブリント基板側の断面図、(c)はワイヤの振動状態を示す断面図(ワイヤが振動中心にある場合)である。

(d) はワイヤの振動状態を示す断面図(ワイヤが上方に振動した場合)である。以下、図に従って説明する。【0017】5は先端に対物レンズ可動部(図示せず)が連結されたワイヤ3を弾性的に固定部に近接して3の付きるための樹脂製のダゲイキを保持するための凹部510個面にはワイヤ3の挿入及びダンパ材41の注入のための凹部510個面にはワイヤ3の挿入及びダンパ材41の注入のための凹部510個面にはワイヤ3の挿入びダンパ材41の注入のための凹部510個によりイヤ3の挿入びびメットからなる開口部521は切りにある場合が表している。また、ビリントをしている。対域に形成されている。ボスフリントをしている。ダンパ材41及びたが、フリントをしている。ダンパ材41及びた田45は前述の実施例と名称、機能及び作用が同じであるので同一番号を付し説明は省略する。

【0018】先ず、ワイヤ3の支持方法について述べる。一端に対物レンズ可動部が固定された4本のワイヤ3をダンパホルダ5の側面に設けられた開口部52から凹部51に挿入する。同時にブリント基板2の切欠部の

ランド 21 (固定部) に半田 4 6により固定する。半田付け後、ダンパホルダ5の凹部 5 1内のワイヤ3の周囲に開口部5 2から注射器等を使用してゲル状のシリコン樹脂(ダンパ材) 4 1 を注入する。注入されたシリコン樹脂は時間の軽減とともに適度に固化して弾性のあるダンパ材 4 1 となる。

【0019】次に、ダンパ材41によるワイヤ3の振動 抑制作用について述べる。対物レンズ可動部の振動によ り4本のワイヤ3はダンパ材41に密差した状態でプリ ント基板2に半田付けされた部分(日点)を支点として ダンパホルダ5の凹部51内で上下、左右に動く。従っ て、対物レンズ可動部側のワイヤ3の振幅は大きく、 リント基版側のワイヤ3の振幅は小さくなる。ダンパ材 41にはワイヤ3の振動により圧縮力と引張力が交互に かかる。この時、ダンパ材41がワイヤ3の振幅に対応 した最適値より摩诃ぎると振動抑制作用が生じない。-方、ダンパ材 4 1 がワイヤ3 の振幅に対応した最適値よ り薄過ぎて過負荷の状態になると、ダンパ材41に亀裂 が生じたり、ダンパ材41とワイヤ3間が剥離したりし て振動抑制効果が低下する。本例では、ワイヤ3の振幅 が大きい部分ではダンパ材41が厚くなるようにダンパ ホルダ 5の対物レンズ可動部側の凹部 5 1 a が形成され ており、振動を厚いダンパ材 4.1で分散して吸収しダン パ材 4.1に過剰な負荷がかからないので振動抑制効果が 維持できる。また、ワイヤ3の振幅が小さい部分ではダ ンパ材 4 1 が薄くなるようにダンパホルダ 5 のブリント 基板側の凹部516が形成されており振動が効果的に抑 制される。遮蔽部53はワイヤ3の振動によりダンパ材 41が開口部52から逃げるのを防ぐ作用を行う。尚、 本例ではダンパ材充填部(凹部51)の形状を4角錐台 としたものについて説明したが、円錐台状等の各種錐台

状に形成しても同様の効果が得られる。

【0020】以上のように本実施例では、ダンパホルダ5の凹部51(ダンパ材充填部)が維台状に形成されており、ワイヤ3の振幅に対応した最適なダンパ材41の厚さになるため、ダンパ材に負荷が掛かり過ぎることもなくダンパ材41の劣化が防止でき、また、振動抑制効果も維持できる。

[0021]

【発明の効果】以上説明したように、本発明では、ワイヤの取付け及びダンパ材の注入が簡単で、且つ、ダンパ材の振動抑制性能の低下のない光ピックアップ用対物レンズの支持構造が提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の光ピックアップ用対物レンズの支持構造を説明するための図である。

【図2】ダンパ材の注入状態を示す図である。

【図3】他のダンパホルダの構造を示す図である

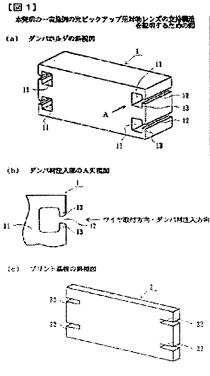
【図4】他のダンパホルダの振動抑制作用を説明するための図である。

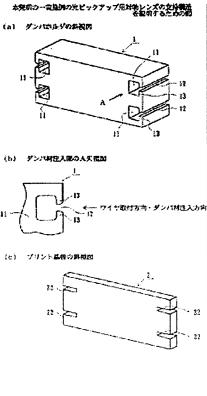
【図 5】光 ディスク再生装置のサーボ方法を説明するための図である。

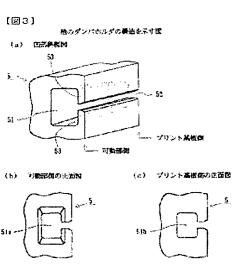
【図5】従来の光ピックアップ用対物レンズの支持構造 を説明するための図である。

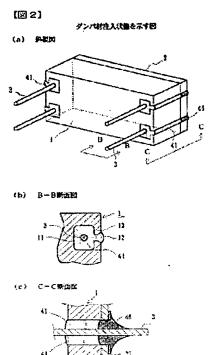
【符号の説明】

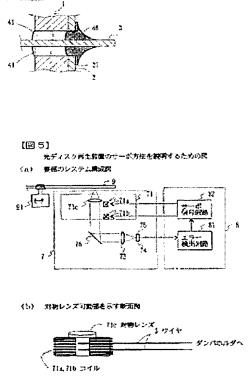
1、5・・・・・ダンパホルダ、 21・・・切 欠部 11、51・・・凹部、 3・・・・ワイヤ、12、52・・・開口部 4 1・・・ダンパ材、13、53・・・遮断部、 46・・・半田、2・・・・・・ブリント 基板、 71・・・対物レンズ可動部。









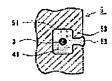


[図4]

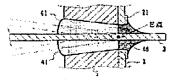
世のダンパセルダの転動が延作用を物明するための問

(a) 対策シンズ可能的使の表面図 (b) プリント基準機の新面図



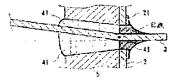


(c) ワイヤの提動状態を示す新田園(ワイヤが設定するにある場合)



生一可動医療 生一プリント基盤質

(4) ウイヤの毎時状態を示す新記念(ワイヤが上方に抵勤した場合)

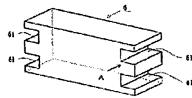


可能配例 二一プリント基を知

[図6]

従来のえビックアップ用対地シンズの支持構造を設明するための配

(a) ダンパロルグの目的図



(5) ダンパが住人配のA矢製図 (6) ダンパ中在人代表を示すBー3所前は





(c) ダン/切削人状態を示す解釈医

